

ICCCAS 2024



中国厦门 | 2024年5月10-12日

CALL FOR PAPERS

第十三届通信、电路与系统 国际会议

重要日期

投稿截止日期	2024年2月5日
通知日期	2024年3月1日
注册截止日期	2024年3月15日

ICCCAS 特别分会

Session 1: Analog/Mixed-Signal/Power/RF Circuits and Related Technologies

Chair: Haruo Kobayashi (SMIEEE), 群马大学

Session 2: Wireless AI: Intelligent Wireless Sensing and Positioning

Chair: 李赞, 吉林大学

Session 3: Micro/Nano-structure Based Optoelectronics and Photonics Devices

Chair: 徐政基, 中山大学

Session 4: Integrated Technology for Maritime Positioning, Navigation, Timing, Communication and Remote Sensing

Chair: 张安民, 天津大学 & 郭博峰, 天津大学

Session 5: Quantum Information Security

Chair: Randy Kuang, Quantropi Inc.

Session 6: 6G Wireless Communication Networks

Chair: 黄杰, 东南大学

Session 7: Biomedical Instrumentation and Signal Processing for Disease Diagnosis, Prognosis, and Treatment

Chair: Md Kafiul Islam (SMIEEE), Independent University, Bangladesh

Session 8: Underwater Acoustic Communications and Signal Processing

Chair: 马璐, 哈尔滨工程大学

主旨报告嘉宾



王承祥教授, 东南大学

英国爱丁堡皇家学会院士、IEEE 会士、IET 会士、中国通信学会会士



张伟教授, 新南威尔士大学

IEEE 会士、IET 会士、IEEE 通信学会副主席



Prof. Mohamad Sawan, 西湖大学

加拿大皇家学会院士、IEEE 会士、加拿大工程院院士

会议奖项

◆ 优秀青年学者 - 截止日期: 2024年4月10日

评选资格: 2024年5月13号之前40岁以内的博士

◆ 最佳审稿人

◆ 最佳学生论文 (评选资格: 注册文章第一作者)

◆ 最佳论文 (评选资格: 注册文章第一作者)

◆ 最佳口头报告

◆ 最佳海报展示

更多详情, 请访问: <http://www.icccas.org/award.html>

会议出版

被录用及注册成功的文章将出版到 **ICCCAS2024 会议论文集**。

SCI/Scopus 推荐期刊

会议将推荐优秀论文到以下期刊

>> **Sensors (ISSN 1424-8220)**



影响因子: 3.847

检索: **SCIE (Web of Science), Scopus, Ei Compendex, PubMed, Inspec** 等

更多详情请访问: <https://www.mdpi.com/journal/sensors>

>> **Journal of Communications (ISSN: 1796-2021)**



CiteScore: 2.3

Abbreviated Title: J. Commun.

检索: **Scopus, DBLP, CrossRef, EBSCO, Google Scholar, CNKI**, 等

更多详情请访问: <http://www.jocm.us/>

出版历史

◆ **IEEE** 历届会议论文集均由 IEEE 出版, 被 IEEE 数据库 (IEEE Xplore) 收录, 并被 Ei 核心和 Scopus 检索。

ICCCAS 2022: 线上 - ISBN: 978-1-6654-6989-0

ICCCAS 2018: 中国成都 - ISBN: 978-1-5386-9387-2

ICCCAS 2013: 中国成都 - ISBN: 978-1-4799-3051-7

ICCCAS 2010: 中国成都 - ISBN: 978-1-4244-8224

ICCCAS 2009: 美国加利福尼亚米尔皮塔斯 - ISBN: 978-1-4244-4886-9

ICCCAS 2008: 中国厦门 - ISBN: 978-1-4244-2063-6

ICCCAS 2007: 日本小仓 - ISBN: 978-1-4244-1473-4

ICCCAS 2006: 中国桂林 - ISBN: 0-7803-9584-0

ICCCAS 2005: 中国香港 - ISBN: 0-7803-9015-6

ICCCAS 2004: 中国成都 - ISBN: 0-7803-8647-7

ICCCAS 2002: 中国成都 - ISBN: 0-7803-7547-5

更多详情, 请访问: <http://www.icccas.org/history.html>

征稿主题

通讯

通信与信息系统安全

通讯软件与多媒体

分子、生物与多尺度通信

电路与系统

超越 CMOS: 纳米电子学与混合系统集成

神经网络与神经形态工程

模拟和混合信号电路与系统

更多详情, 请访问: <http://www.icccas.org/cfp.html>

投稿方式

投稿类型:

全文 (英语, 不少于4页, 最多10页, 5至6页最佳)

摘要 (英语, 300字以内)

投稿方式:

EC 在线投稿系统:

<https://easychair.org/conferences/?conf=icccas2024>

邮箱投稿: icccas@vip.163.com

更多详情, 请访问: <http://www.icccas.org/sub.html>

Co-Sponsored by 厦门大学

Hosted by 厦门大学信息学院 (特色化示范性软件学院)

Assisted by 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) 厦门大学

Patrons 天津大学 华北理工大学 北京航空航天大学 河海大学 南京航空航天大学 青岛科技大学 华南理工大学 集美大学 Conference Partner

www.icccas.org

会议秘书: 李女士

邮箱: icccas@vip.163.com

特邀报告嘉宾



Yoshiaki Daimon Hagiwara (FIEEE)
崇城大学



Haruo Kobayashi (SMIEEE)
群馬大学



Hitoshi Aoki (SMIEEE)
罗姆半导体集团



Hao San
东京都市大学



Tetsuya Iizuka
东京大学



You Yin (SMIEEE)
群馬大学



Toru Sai
东京工业大学



Akito Chiba
群馬大学



陈贇
复旦大学



黄杰
东南大学



李贇
吉林大学



S. A. Zainol Murad (SMIEEE)
马来西亚玻璃市大学



罗宇
南洋理工大学



张婧婧
东南大学



董渊
上海大学



朱敏敏
福州大学



郑少南
上海大学



U. D. Dalal
Sardar Vallabhbhai National
Institute of Technology, India



Yasuhiro Takahashi
岐阜大学



Shi-Yu Huang (SMIEEE)
国立清华大学



李效龙 (SMIEEE)
江苏科技大学



Satoshi Tanaka (SMIEEE)
广岛大学



宋丹
集美大学



陈雷
山东大学



廖杨喆
武汉理工大学



贾博文
武汉理工大学



贺晨
西北大学



蒋学芹
东华大学



徐位凯
厦门大学



Satoshi Komatsu
东京电机大学



Pascal Lorenz (SMIEEE)
University of Haute-Alsace,
France



陈晨
重庆大学



温森文 (SMIEEE)
华南理工大学



章辉
南开大学



杨洁
南京工程学院



潘存华
东南大学



李松亭
国防科技大学



王骏超
重庆大学



彭邦
电子科技大学(深圳)
高等研究院

大会委员会

Advisory Chairs

- 王现斌, FIEEE, 韦仕敦大学
- 韩光洁, FIEEE, 河海大学

Honorary Chairs

- Franco Maloberti, FIEEE, 帕维亚大学
- 吴志强, SMIEEE, 美国莱特州立大学&厦门大学

Conference Committee Chairs

- 王琳, SMIEEE, 厦门大学
- 彭木根, FIEEE, 北京邮电大学

Conference Committee Co-Chairs

- Massimo Alioto, FIEEE, 新加坡国立大学
- Maode Ma, FIET, 卡塔尔大学
- 袁飞, 厦门大学

Organizing Committee Chairs

- 孙海信, SMIEEE, 厦门大学
- 韩晶, 西北工业大学

Program Committee Chairs

- 史文涛, 西北工业大学
- Haruo Kobayashi, SMIEEE, 群馬大学
- Michel Barbeau, 卡尔顿大学

Organizing Committee

- 田峰, 南京邮电大学
- 徐宁, 武汉理工大学
- 王景景, 青岛科技大学
- 蒯小燕, 电子科技大学
- 上官明佳, 厦门大学
- 陈友淦, SMIEEE, 厦门大学
- 王彪, 江苏科技大学

Publicity Chairs

- 杨神化, 集美大学
- 岳洋, SMIEEE, 西安交通大学
- 赵康健, 南京大学
- 陈雷, 山东大学

Award Chairs

- 李春国, SMIEEE, 东南大学
- Randy Kuang, Quantropi Inc.
- 周明章, 厦门大学
- 冯晓, 南京邮电大学
- Zeyad A. H. Qasem, 北京大学深圳研究生院

Publication Chairs

- 温森文, SMIEEE, 华南理工大学
- 李姜辉, 厦门大学
- Jeff Kilby, 奥克兰理工大学
- Peiyan Zhan, 福州大学

Local Arrangement Chair

- 郑敏杰, 集美大学

Treasurer

- Yifeng Huang, 集美大学

Special Session Organizing Chairs

- 李贇, 吉林大学
- Md. Kafiul Islam, Independent University
- 徐政基, 中山大学
- 黄杰, 东南大学

Technical Program Committee Chairs

- 闫敬, 燕山大学
- 马璐, 哈尔滨工程大学
- 潘高峰, 北京理工大学
- 姜玉龙, 东南大学
- 刘兰军, 中国海洋大学
- 王俊峰, 天津理工大学
- 郑金水, 漳州市测绘设计研究院